

Dell Qualcomm 5G (DW5934E)



5G WWAN modul Dell s Qualcomm Snapdragon X72 chipsetem pro mobilní připojení. Podporuje 5G NR Sub6, LTE Cat20, M.2 Key B forma, rychlosti až 4,14 Gbps, dual SIM včetně eSIM, GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, 4x4 MIMO antény.

Kód	NOTD63140
PN	530-BBDZ
Výrobce	DELL
Záruka	12 měsíců/6 měs. akku

Dell Qualcomm 5G (DW5934E)

Pokročilý 5G WWAN modul pro mobilní připojení s podporou nejnovějších standardů.

Představujeme vysoce výkonný **5G WWAN modul** vybavený špičkovým **Qualcomm Snapdragon X72** chipsetem, který zajišťuje rychlé a spolehlivé mobilní připojení kdekoli. Modul podporuje **5G NR Sub6 síť** s rychlostmi stahování až **4,14 Gbps** a odesílání až **900 Mbps**, stejně jako **LTE Cat20** s rychlostmi až **2 Gbps**.

Zařízení je navrženo ve standardním **M.2 Key B** provedení s **PCI Express 3.0** rozhraním a nabízí pokročilé funkce jako **dual SIM** včetně **eSIM podpory**, integrované **GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo** přijímače a **4x4 MIMO** technologii pro optimální příjem signálu.

- Qualcomm Snapdragon X72 chipset s podporou 5G NR Sub6 a LTE Cat20 technologií
- Maximální rychlosti 5G: stahování 4,14 Gbps, odesílání 900 Mbps
- Rozsáhlá podpora frekvenčních pásem včetně 32 NR pásem a 35 LTE pásem
- Dual SIM funkcionalita s podporou eSIM a externí SIM karty
- Integrované GPS, GLONASS, BeiDou a Galileo přijímače pro přesnou polohu
- 4x4 MIMO technologie s anténní diverzitou pro optimální příjem signálu
- M.2 Key B forma s PCI Express 3.0 rozhraním pro snadnou instalaci

Pokročilé síťové technologie

Modul podporuje nejmodernější síťové standardy včetně 5G NR FDD/TDD a LTE FDD/TDD s pokrytím všech hlavních globálních frekvenčních pásem. Zpětná kompatibilita zahrnuje také WCDMA/HSPA+ síť.

Flexibilní SIM management

Pokročilá DSSA (Dual SIM Single Active) funkcionalita umožňuje současné používání externí SIM karty a integrované eSIM, přičemž dostupnost eSIM závisí na regionálních požadavcích operátorů.

Optimalizované antény

Systém čtyř antén zahrnuje hlavní WWAN anténu, diverzitní anténu a dvě dodatečné 4x4 MIMO antény pro maximální výkon a spolehlivost připojení ve všech podmínkách.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Chipset: Qualcomm Snapdragon X72

Formát: M.2 Key B

Rozhraní: PCI Express 3.0

5G rychlosti: stahování 4,14 Gbps, odesílání 900 Mbps

LTE rychlosti: stahování 2 Gbps, odesílání 211 Mbps

Frekvenční pásma: 32x NR, 35x LTE, 5x WCDMA/HSPA+

SIM podpora: dual SIM, eSIM, externí SIM slot

GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo

Antény: 4× konektor (hlavní, diverzitní, 2× MIMO)

Napájení: 3,3 V DC (3,135–3,63 V)

Rozměry: 52 × 30 × 2,3 mm

Hmotnost: 9,5 g

Provozní teplota: -30 °C až +70 °C

Kompatibilita:

Dell Pro 13 Premium PA13250

Dell Pro 14 Premium PA14250

Dell Pro 14 Plus PB14250

Dell Pro 14 Plus PB14255